

半導體業

68.2 ▲ 1.7 最高70.6 | 最低
66.6

【+/-/X表示漲/跌/不比價】

公司基本資料

公司名稱	矽統科技股份有限公司
公司發言人	戎樂天
公司網址	www.sis.com
實收資本額	新台幣 5,149,881,610
主要經營業務	研究開發、生產、製造、銷售各種特殊應用積體電路及其組件、系統產品，積體電路設計、高腳數精密封裝及測試服務 兼營與本公司業務相關之貿易業務
上市日期	1997/08/01
產業類別	半導體業

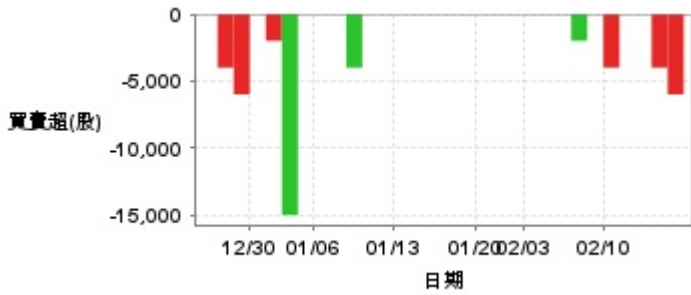
股價資訊

股價

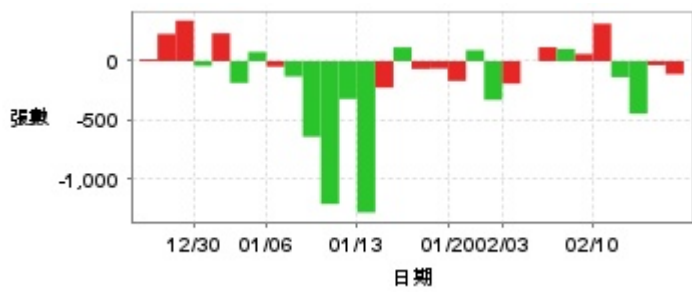


日期	收盤價	成交股數	日期	收盤價	成交股數	日期	收盤價	成交股數
2/14	68.2	15,223,537	1/22	62.5	3,269,508	1/8	67.5	8,806,397
2/13	66.5	4,654,740	1/21	62.6	2,354,954	1/7	69.8	2,916,959
2/12	65.0	3,248,160	1/20	63.0	3,128,017	1/6	70.2	3,317,844
2/11	66.1	3,589,688	1/17	62.1	2,161,001	1/3	69.9	7,888,511
2/10	66.5	9,283,986	1/16	62.0	2,700,939	1/2	69.9	3,663,618
2/7	65.9	4,236,649	1/15	61.7	3,110,870	12/31	71.2	3,547,174
2/6	64.2	2,392,846	1/14	62.4	4,220,326	12/30	70.8	4,669,894
2/5	64.6	5,106,263	1/13	60.8	8,057,991	12/27	72.3	15,350,956
2/4	64.0	6,311,495	1/10	63.4	3,372,700	12/26	71.5	4,896,800
2/3	62.8	3,946,957	1/9	63.5	11,149,613	12/25	71.4	3,599,993

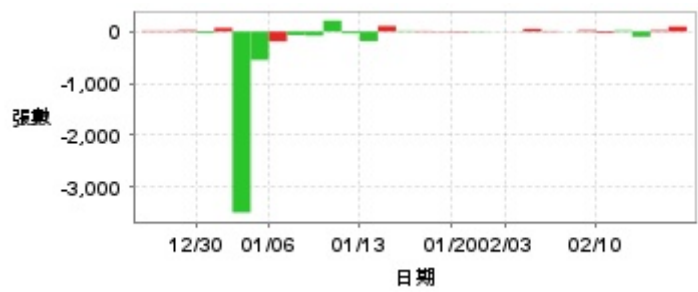
投信買賣超



融資



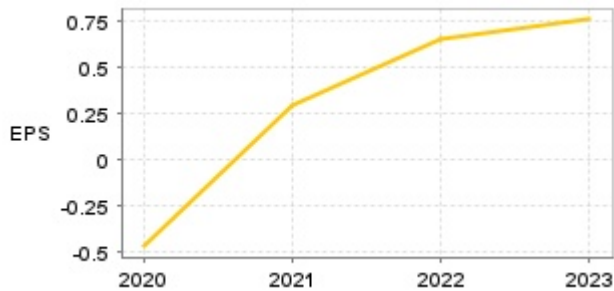
融券



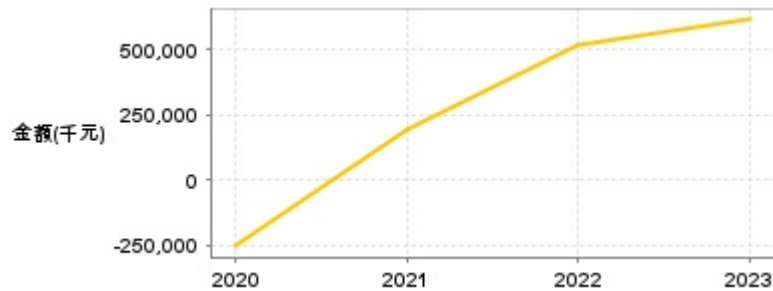
日期	融資張數	融券張數	日期	融資張數	融券張數	日期	融資張數	融券張數
2/14	-110	+97	1/22	-329	+2	1/8	-642	-79
2/13	-34	+24	1/21	+93	-9	1/7	-130	-68
2/12	-446	-99	1/20	-168	-13	1/6	-47	-190
2/11	-136	+21	1/17	-63	+9	1/3	+78	-548
2/10	+318	-25	1/16	-66	+12	1/2	-185	-3,492
2/7	+61	+24	1/15	+117	+14	12/31	+236	+71
2/6	+103	-2	1/14	-225	+107	12/30	-41	-28
2/5	+118	+12	1/13	-1,285	-184	12/27	+344	+24
2/4	0	+51	1/10	-321	-35	12/26	+231	+14
2/3	-191	+3	1/9	-1,213	+211	12/25	+15	+14

公司財務資訊彙整

每股盈餘

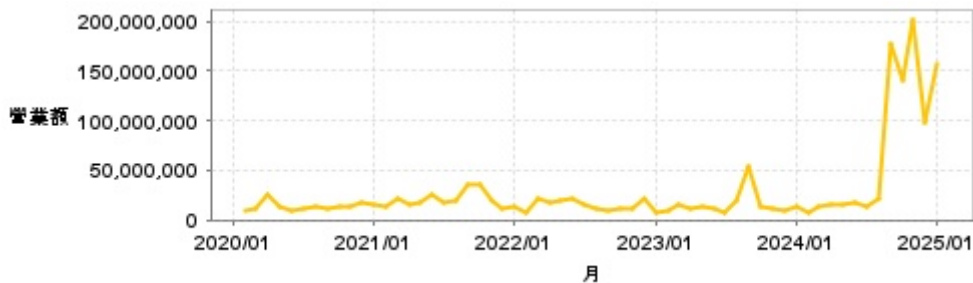


繼續營業單位稅前淨利



年度	第一季		半年度		前三季		全年度	
	每股盈餘	繼續營業單位稅前淨利(千元)	每股盈餘	繼續營業單位稅前淨利(千元)	每股盈餘	繼續營業單位稅前淨利(千元)	每股盈餘	繼續營業單位稅前淨利(千元)
2024年	-0.10	-81,637	-0.26	-129,350	0.78	570,641	-	-
2023年	-0.12	-93,251	1.03	827,443	0.91	740,758	0.76	618,005
2022年	0.03	12,182	1.00	724,883	0.78	624,562	0.65	518,684
2021年	0	-1,127	-0.24	-90,952	0.40	276,428	0.29	195,921
2020年	-0.24	-101,094	-0.39	-187,293	-0.24	-128,818	-0.47	-256,570

月營收



月	營收	月	營收	月	營收	月	營收	月	營收
2025/01	156,332,000	2024/01	13,255,000	2023/01	7,795,000	2022/01	13,672,000	2021/01	16,338,000
2024/12	98,419,000	2023/12	10,490,000	2022/12	20,607,000	2021/12	11,780,000	2020/12	18,150,000
2024/11	202,262,000	2023/11	12,008,000	2022/11	11,542,000	2021/11	20,424,000	2020/11	13,668,000
2024/10	140,674,000	2023/10	12,668,000	2022/10	12,269,000	2021/10	36,061,000	2020/10	13,279,000
2024/09	176,923,000	2023/09	53,734,000	2022/09	8,902,000	2021/09	36,489,000	2020/09	11,927,000
2024/08	21,684,000	2023/08	19,470,000	2022/08	11,419,000	2021/08	19,331,000	2020/08	13,869,000
2024/07	14,147,000	2023/07	8,003,000	2022/07	14,579,000	2021/07	17,010,000	2020/07	12,447,000
2024/06	17,761,000	2023/06	11,954,000	2022/06	22,224,000	2021/06	25,365,000	2020/06	8,673,000
2024/05	15,891,000	2023/05	13,966,000	2022/05	19,575,000	2021/05	18,289,000	2020/05	12,878,000
2024/04	16,506,000	2023/04	11,664,000	2022/04	18,289,000	2021/04	16,253,000	2020/04	26,407,000
2024/03	12,717,000	2023/03	15,936,000	2022/03	21,594,000	2021/03	21,869,000	2020/03	12,102,000
2024/02	8,321,000	2023/02	9,496,000	2022/02	7,530,000	2021/02	12,945,000	2020/02	8,506,000

本益比



日期	本益比	日期	本益比	日期	本益比
2/14	82.17	1/22	75.30	1/8	81.33
2/13	80.12	1/21	75.42	1/7	84.10
2/12	78.31	1/20	75.90	1/6	84.58
2/11	79.64	1/17	74.82	1/3	84.22
2/10	80.12	1/16	74.70	1/2	84.22
2/7	79.40	1/15	74.34	12/31	85.78
2/6	77.35	1/14	75.18	12/30	85.30
2/5	77.83	1/13	73.25	12/27	87.11
2/4	77.11	1/10	76.39	12/26	86.14
2/3	75.66	1/9	76.51	12/25	86.02

重大訊息

(詳細請參考 [MOPS 網站](#))

主旨	發表時間
▶公告子公司紘康科技(股)公司董事會代行股東會 職權重要決議事項	2025/01/02 19:48:01
▶公告子公司紘康科技(股)公司董事長選任案	2025/01/02 19:49:26
▶公告子公司紘康科技(股)公司董事異動	2025/01/02 19:50:17
▶本公司受邀參加由宏遠證券所舉辦之法人說明會	2024/12/12 17:52:06
▶公告本公司董事會決議通過民國113年第三季合併財務報告	2024/10/21 16:59:12

配股配息

股利年度	股東會日期	期別	現金股利(元/股)	盈餘配股(元/股)
112	2024/05/27	112	0.30000	0.00000
111	2023/06/06	111	1.00000	0.00000
110	2022/06/21	110	0.80000	1.00000
109	2021/06/10	109	0.80000	0.80000